

平成 20 年 6 月 2 日

各 位

会 社 名：株式会社 SUMCO
（コード：3436 東証第一部）
代表者名：取締役社長 重松 健二郎
問合せ先：広報・IR 室長 澁谷 博史
（TEL：03-5444-3915）

会社分割による当社子会社の一部事業の承継に関するお知らせ

平成 20 年 6 月 2 日開催の当社取締役会において、当社は平成 20 年 8 月 1 日を期して、下記のとおり SUMCO TECHXIV 株式会社の営業本部（海外営業拠点に関する事業を除く）、DSI 事業部、技術本部（TS 室を除く）、第一製造技術部、第二製造技術部及び生産部製造技術課に関する事業を会社分割し、当社に承継することを決定し、本日、同社と会社分割契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 会社分割の目的

当社は、平成 18 年 10 月 18 日、株式公開買い付けにより、SUMCO TECHXIV 株式会社（旧コマツ電子金属株式会社）の発行済株式総数の 51.00%を取得、子会社化いたしました。その後、平成 20 年 5 月 30 日に、株式交換により、同社を完全子会社化いたしました。今般、第三段階として、同社の営業本部（海外営業拠点に関する事業を除く）、DSI 事業部、技術本部（TS 室を除く）、第一製造技術部、第二製造技術部及び生産部製造技術課に関する事業（以下「本事業」といいます。）を会社分割し、当社が承継することといたします。

これにより、販売及び技術の機能を当社に一元化し、同社を製造子会社として位置づけることで、当社グループとして、経営資源を一層効率的に活用し、企業価値の最大化を図って参ります。

2. 会社分割の要旨

（1）分割の日程

分割決議取締役会	平成 20 年 6 月 2 日（月曜日）
分割契約締結	平成 20 年 6 月 2 日（月曜日）
株主総会基準日公告	本分割は、簡易分割手続によってなされる予定であり、株主総会の承認を得ることなく行う予定です。
株主総会基準日	本分割は、簡易分割手続によってなされる予定であり、株主総会の承認を得ることなく行う予定です。
分割承認株主総会	本分割は、簡易分割手続によってなされる予定であり、株主総会の承認を得ることなく行う予定です。
分割の予定日（効力発生日）	平成 20 年 8 月 1 日（金曜日）（予定）
株券（金銭）交付日	株券（金銭）の交付はなされません。

(2) 分割方式

SUMCO TECHXIV 株式会社を分割会社とし、当社を承継会社とする吸収分割です。

(3) 分割に係る割当ての内容

100%出資子会社との分割であり、割当てはありません。

(4) 分割により減少する資本金等

分割により減少する資本金等はありません。

(5) 分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

分割会社である SUMCO TECHXIV 株式会社は、新株予約権または新株予約権付社債を発行しておりません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

本事業に関する以下の権利義務を承継します。

① 承継する権利義務

- ・本事業に属する売買契約その他本事業に関する契約上の地位及び当該契約に基づき発生する権利義務

② 承継しない権利義務

- ・本事業に従事する全ての従業員の雇用契約
- ・製造部門の事業に要する全ての契約

(7) 債務履行の見込み

分割会社である SUMCO TECHXIV 株式会社においては本分割後も資産の額が負債の額を十分に上回ることが見込まれること及び事業活動においても負担する債務の履行に支障を及ぼす事態の発生は現在予想されていないことから、分割期日以降に履行期が到来する債務につき、債務の履行の見込みがあるものと判断しております。

承継会社である当社においては、平成 20 年 1 月 31 日現在の貸借対照表における資産の額は 512,807 百万円(単体)、負債の額は 180,728 百万円(単体)で、332,078 百万円の資産超過となっております。当社の資産及び負債の状況及び本分割の効力発生日までの変動に鑑みれば、本分割の効力発生日以後の当社の資産の額が負債の額を十分に上回ることが見込まれます。当社の今後の収益見込みに照らしても、本分割の効力発生日以後における当社の債務の履行に支障を来すような大幅な減収または継続的な損失等の発生は現在のところ予想されていません。よって、本分割の効力発生日以後における当社の債務について、履行の見込みはあるものと判断いたします。

3. 分割当事会社の概要

(1) 商号	株式会社 SUMCO	SUMCO TECHXIV 株式会社
(2) 事業内容	シリコンウェーハの製造・販売	シリコンウェーハの製造・販売
(3) 設立年月日	平成 11 年 7 月 30 日	昭和 35 年 4 月 18 日
(4) 本店所在地	東京都港区芝浦一丁目 2 番 1 号	長崎県大村市雄ヶ原町 1324 番地 2
(5) 代表者の役職・氏名	取締役社長 重松 健二郎	代表取締役社長 阿部 隆司
(6) 資本金 (平成 20 年 5 月 31 日現在)	114, 107, 100, 000 円	11, 636, 000, 000 円
(7) 発行済株式数 (平成 20 年 5 月 31 日現在)	257, 751, 739 株	30, 200, 000 株
(8) 純資産 (平成 20 年 1 月 31 日現在)	415, 510 百万円 (連結)	85, 036 百万円 (連結)
(9) 総資産 (平成 20 年 1 月 31 日現在)	710, 495 百万円 (連結)	176, 979 百万円 (連結)
(10) 決算期	1 月 31 日	1 月 31 日
(11) 従業員数 (平成 20 年 1 月 31 日現在)	9, 526 名 (連結)	3, 117 名 (連結)
(12) 主要取引先	住友商事(株) 日本サムスン(株) Intel Corporation その他	コマツシリコンアメリカ(有) (株)東芝セミコンダクター社 NEC エレクトロニクス(株) その他
(13) 大株主及び持株比率	住友金属工業(株) 28.18% 三菱マテリアル(株) 28.18% (平成 20 年 1 月 31 日現在)	(株)SUMCO 100% (平成 20 年 5 月 31 日現在)
(14) 主要取引銀行	(株)三井住友銀行 (株)三菱東京 UFJ 銀行 その他	(株)みずほコーポレート銀行 (株)三井住友銀行 その他

(15) 当事会社間の関係等	資本関係	株式会社 SUMCO は SUMCO TECHXIV 株式会社の発行済株式数の 100%を保有しております。
	人的関係	株式会社 SUMCO の取締役 1 名は、SUMCO TECHXIV 株式会社の取締役を兼務しており、株式会社 SUMCO の取締役 1 名及び常勤監査役 1 名は、SUMCO TECHXIV 株式会社の監査役を兼務しております。 SUMCO TECHXIV 株式会社の取締役 1 名は、株式会社 SUMCO の取締役を兼務しており、SUMCO TECHXIV 株式会社の監査役 2 名は、それぞれ株式会社 SUMCO の取締役及び常勤監査役を兼務しております。
	取引関係	営業取引として、株式会社 SUMCO は半製品（単結晶シリコン）を SUMCO TECHXIV 株式会社に販売しております。営業外取引として、知的財産の相互利用を行っており、これにより知的財産使用料の受取及び支払いが発生しております。
	関連当事者への該当状況	SUMCO TECHXIV 株式会社は、株式会社 SUMCO の連結子会社です。

(16) 最近 3 年間の業績

決算期	株式会社 SUMCO (承継会社) (連結)			SUMCO TECHXIV 株式会社 (分割会社) (連結)		
	平成 18 年 1 月期	平成 19 年 1 月期	平成 20 年 1 月期	平成 18 年 3 月期	平成 19 年 1 月期	平成 20 年 1 月期
売上高 (百万円)	220,526	319,385	474,951	86,667	84,257	117,132
営業利益 (百万円)	44,340	84,390	140,385	8,970	14,179	20,980
経常利益 (百万円)	36,554	75,835	133,028	9,945	15,128	23,190
当期純利益 (百万円)	20,486	72,051	74,879	5,598	8,857	14,139
1 株当たり当期純利益 (円)	195.61	597.66	294.34	185.38	293.30	468.18
1 株当たり配当金 (円)	20.00	50.00	55.00	12.00	16.00	50.00
1 株当たり純資産 (円)	1,350.41	2,297.90	1,409.59	1,018.94	1,300.09	1,886.89

(注 1) 株式会社 SUMCO は、平成 18 年 12 月 19 日に公募増資により普通株式 6,850,000 株を新規発行しております。

(注 2) 株式会社 SUMCO は、平成 19 年 1 月 15 日に第三者割当増資により普通株式 650,000 株を新規発行しております。

(注 3) 株式会社 SUMCO は、平成 19 年 2 月 1 日付けで株式 1 株に対して 2 株の割合で株式分割を行っております。

(注4) SUMCO TECHXIV 株式会社の平成19年1月期は、決算期変更により平成18年4月1日から平成19年1月31日までの10ヶ月間となっております。

(注5) 株式会社SUMCOとSUMCO TECHXIV株式会社とは平成20年5月30日付けで株式交換比率を1対1.2とする株式交換を行っております。

4. 分割する事業部門の概要

(1) 分割する部門の事業内容

本事業に関する以下の権利義務を承継します。

① 承継する権利義務

- ・本事業に属する売買契約その他本事業に関する契約上の地位及び当該契約に基づき発生する権利義務

② 承継しない権利義務

- ・本事業に従事する全ての従業員の雇用契約
- ・製造部門の事業に要する全ての契約

(2) 分割する部門の平成20年1月期における経営成績

	承継する事業(a)	平成20年1月期 実績(b)	比率(a/b)
売上高(百万円)	89,514	90,452	98.96%

(注)承継する事業の利益は作成しておりません。

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額(平成20年4月30日現在)

(単位:百万円)

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	20,058	流動負債	22,379
固定資産	2,320		
合計	22,379	合計	22,379

5. 会社分割後の上場会社の状況

(1) 商号	変更ありません。
(2) 事業内容	変更ありません。
(3) 本店所在地	変更ありません。
(4) 代表者の役職・氏名	変更ありません。
(5) 資本金	変更ありません。
(6) 純資産	現時点では確定しておりません。
(7) 総資産	現時点では確定しておりません。
(8) 決算期	変更ありません。

(9) 会計処理の概要

当社（承継会社）はSUMCO TECHXIV 株式会社（分割会社）の完全親会社であり、共通支配下の取引となるため、分割会社の資産及び負債は、承継会社においても、分割会社における当該資産及び負債の適正な帳簿価額にて計上されます。

(10) 今後の見通し

SUMCO TECHXIV は、吸収分割後、当社の製造子会社としての位置づけとなり、当社グループにおける重要な製造拠点としての役割を引き続き担うこととなります。また、今後、合併を視野に入れた検討を開始する所存であります。

なお、本分割が当社グループ連結ベースでの業績に与える影響は軽微であります。

また、個別業績に与える影響は現在試算中であり、判明次第公表する予定であります。

以上